

HM1532

- **PWM/PFM** 可切换, 输出空载时系统静态电流 **70UA--80UA** (国内专利技术)
- 转换效率: **92% (D1FH3) 90%(SS34)**
- **1.2MHZ** 开关频率, 搭配电感体积可以更小
- 典型应用图中建议使用参数:

RFB1=110K, RFB2=15K,

Cout 若使用电解电容, 推荐 **220uF** 的电解电容与 **22uF** 贴片陶瓷电容并联, 且 **CFB** 不连接。

Cout 若使用 **2** 个 **22uF** 贴片陶瓷电容并联, **CFB=22pF**, 电感使用 **1.5uH**。

■ 概述

HM1532是一款由基准电压电路、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、时钟门锁式短路保护电路、PWM/PFM切换控制电路构成的CMOS升压型DC/DC控制器。由于使用外接的低导通电阻的N沟道功率MOSFET，因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。HM1532可通过PWM控制电路，将占空系数线性改变到90%为止，因此可对应高效率、输入输出电压差较大的电压条件；同时还具有PWM/PFM切换功能，在轻负载时将工作切换为PFM控制电路，从而防止因IC的工作电流而导致的效率下降。HM1532的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且采用了小型的SOT-23-5封装，因此可适用于高密度安装。

■ 特点

- 输入电压范围 : 1.8 V~5.5V
- 振荡频率 : 1.2MHz
- 基准电压 : 0.6V±2.0%
- 软启动功能 : 10ms典型值
- 低消耗电流 : 静止时35μA典型值
- 占空系数 : 内置PWM/PFM切换控制电路20%~90%
- 开/关控制功能 : 休眠时消耗电流1.0μA(最大值)
- 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、晶体管
- UVLO(欠压锁定)功能 : 1.7V典型值
- 无铅、Sn 100%、无卤素

■ 用途

- MP3播放器、数码音响播放器、移动电源
- 数码相机、GPS、无绳收发机
- 其他携带设备

■ 封装

• SOT-23-5L

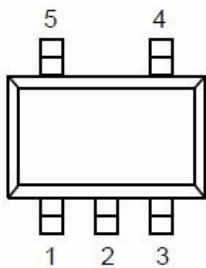


图 1

引脚号	符号	描述
1	FB	输出电压反馈端子
2	VDD	电源输入端子
3	ON/OFF	开关控制端子 “H”正常工作 “L”待机
4	GND	GND端子
5	EXT	外接晶体管连接端子

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外: $T_a = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{SS} = 0\text{V}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD端子电压	V_{DD}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 6.0$	V
FB端子电压	V_{FB}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
EXT端子电压	V_{EXT}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
ON/OFF端子电压	$V_{ON/OFF}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
容许功耗	P_D	650	mW
工作环境温度	T_{OPR}	$-40 \sim +85$	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{STG}	$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 方框图

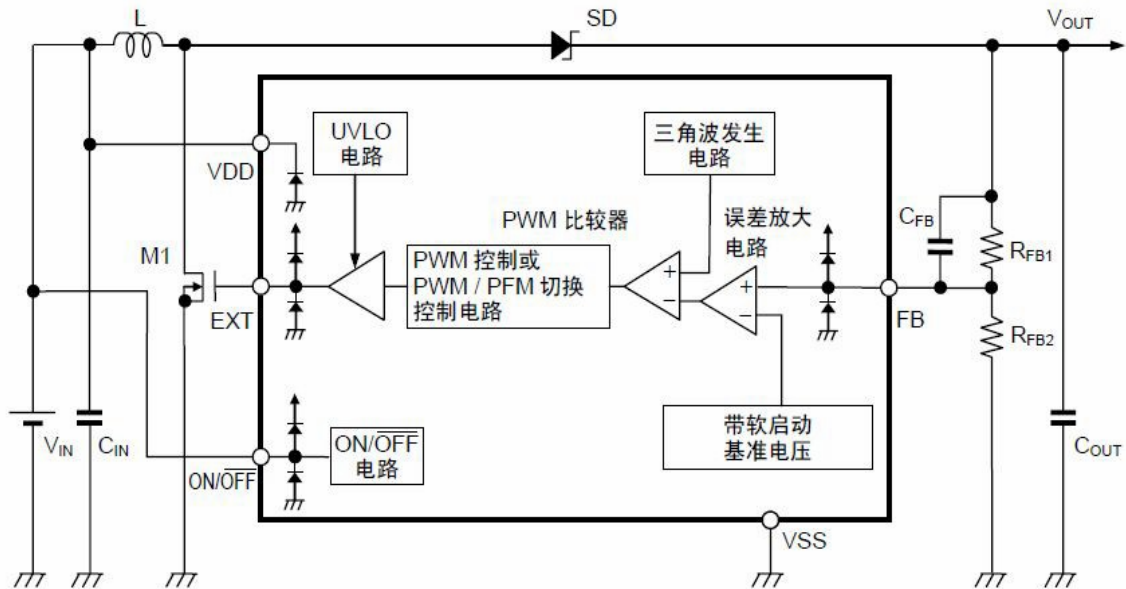


图 2

■ 电气特性

(除特殊注明以外: VDD = 3.3 V、Ta = 25° C)

项目	符号	条件	最小	典型	最大	单位	测试电路
输入电压	VDD	---	1.8		5.5	V	2
FB电压	VFB	---	0.588	0.6	0.612	V	2
FB端子输入电流	IFB	VDD=1.8 V~5.5 V	-0.1	---	0.1	uA	2
工作时消耗电流 ^{*1}	ISS1	切换工作时, 无负载 VFB=VFB(S)×0.95	---	350	---	uA	1

静止时消耗电流	ISS2	切换停止时, VFB=VFB(S)×1.5	---	35	---	uA	1
休眠时消耗电流	ISS0	VON/OFF=0V	---	0	1	uA	1
EXT端子输出电 流	IEXTH	VEXT=VDD-0.4V	---	30	60	mA	1
	IEXTL	VEXT=0.4V	100	200	---	mA	
振荡频率	FOSC	----	1.0	1.2	1.4	MHz	1
最大占空系数	MAX DUTY	VFB=VFB(S)×0.95	80	85	90	%	1
PWM/PFM切换 占空系数*2	PFM DUTY	VDD=VOUT(S)-0.1V, 无负载	---	20	---	%	2
UVLO解除电压	VUVLO+	---	1.6	1.7	1.78	V	1
UVLO滞后幅度	VUVLOHYS	---	0.05	0.10	0.15	V	1
ON/OFF端高电 位输入电压	VSH	VDD=1.8V~5.5V	0.75	---	---	V	1
ON/OFF端低电 位输入电压	VSL	VDD=1.8V~5.5V	---	---	0.3	V	1
ON/OFF端高电 位输入电流	ISH	VDD=1.8V~5.5V, VON/OFF=0.75V	-0.1	---	0.1	uA	1
ON/OFF端低电 位输入电流	ISL	VDD=1.8V~5.5V, VON/OFF=0V	-0.1	---	0.1	uA	1
软启动时间	tss	---	---	10	---	mS	2

*1. VFB(S)表示FB电压的设定值。

*2. VOUT(S)表示输出电压设定值。VOUT(S)可根据VFB值与输出电压设定电阻(RFB1, RFB2)之间的比例来进行设定。

■ 测试电路

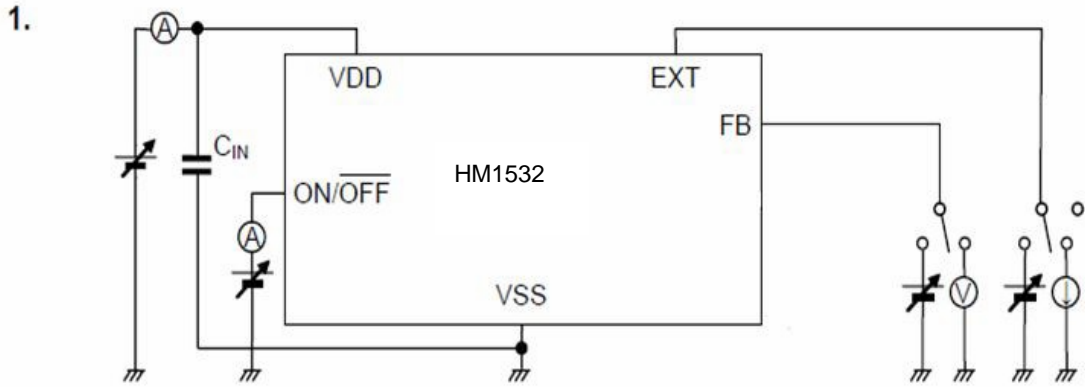


图 3

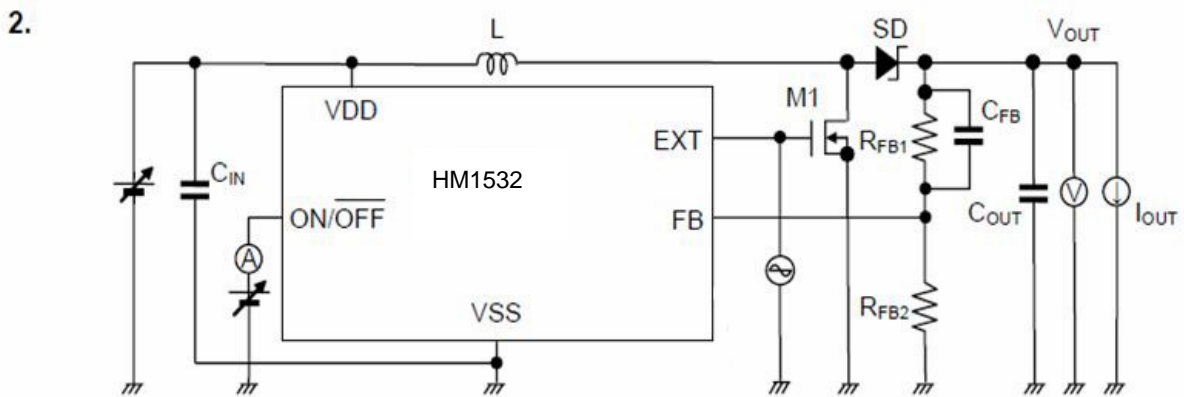


图 4

■ 功能描述

1. 切换控制方式

HM1532是可根据负载电流而自动切换脉冲幅度变调方式(PWM)或脉冲频率变调方式(PFM)的DC/DC控制器。在输出负载电流大的领域内,利用脉冲幅度可在20%~90%的范围内发生变化的PWM控制,可构成低纹波电源的DC/DC控制器。在输出负载电流小的领域内,作为PFM控制的脉冲幅度为20%的固定脉冲,可根据负载电流量而被跳过。因此,振荡电路变为间隔振荡,因可抑制其自身消耗电流,所以在输出负载电流小的领域内可以防止效率的降低。

2. 软启动功能

HM1532内置了软启动电路。在电源投入时或ON/OFF端子为“H”的启动后,输出电压(VOUT)缓慢启动上升,可以抑制冲击电流以及输出电压的上冲。HM1532将从启动后到VOUT达到输出电压设定值(VOUT(S))的90%为止的时间称为软启动时间(tss)。软启动的方式采用了基准电压调整方式,在开始软启动的同时,基准电压从0V开始缓慢启动上升。

3. UVLO 功能

HM1532为了防止因电源电压降低而导致IC的误工作,内置了UVLO(欠压锁定)电路。在UVLO检测状态时停止进行切换工作,外接晶体管保持OFF状态。另外,一旦进入UVLO检测状态,软启动功能就会被复位。但是,其它的内部电路仍在正常工作,不同于电源切断状态,务请注意。

■ 典型应用

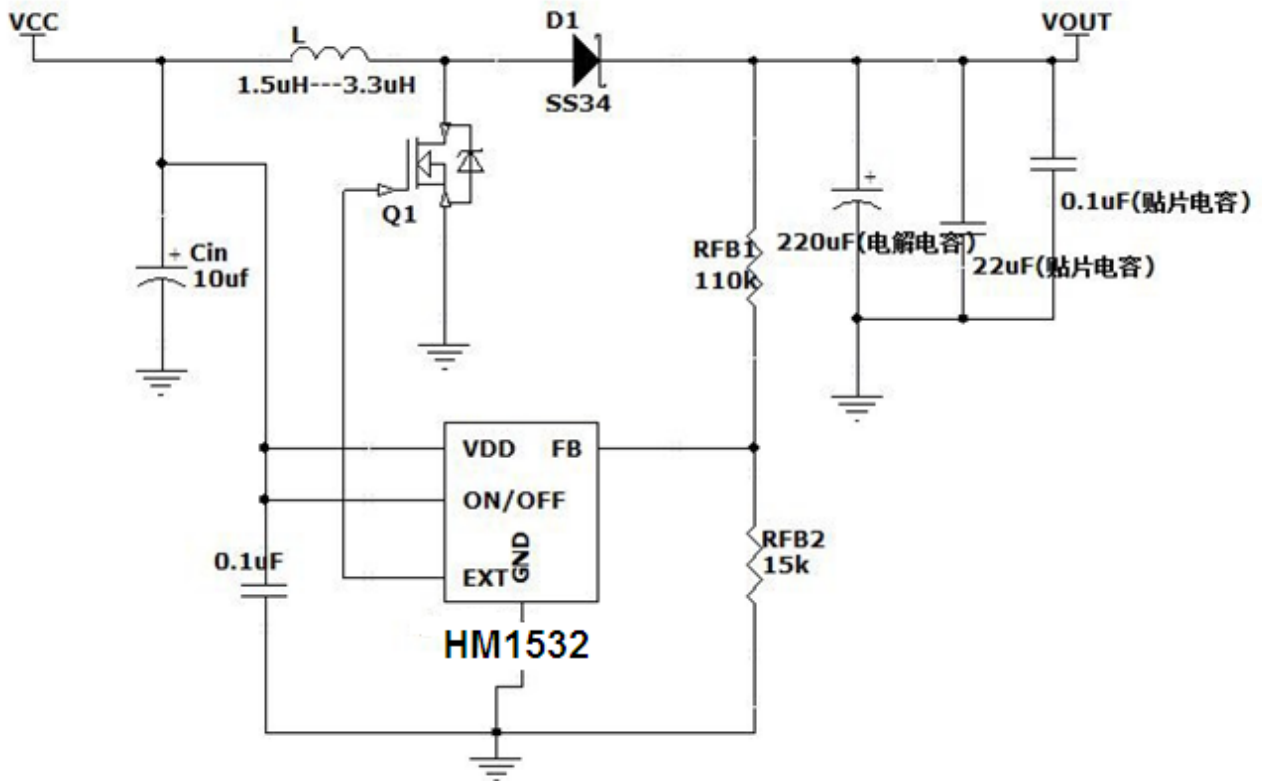


图 5(输出端使用电解电容与贴片陶瓷电容并联)

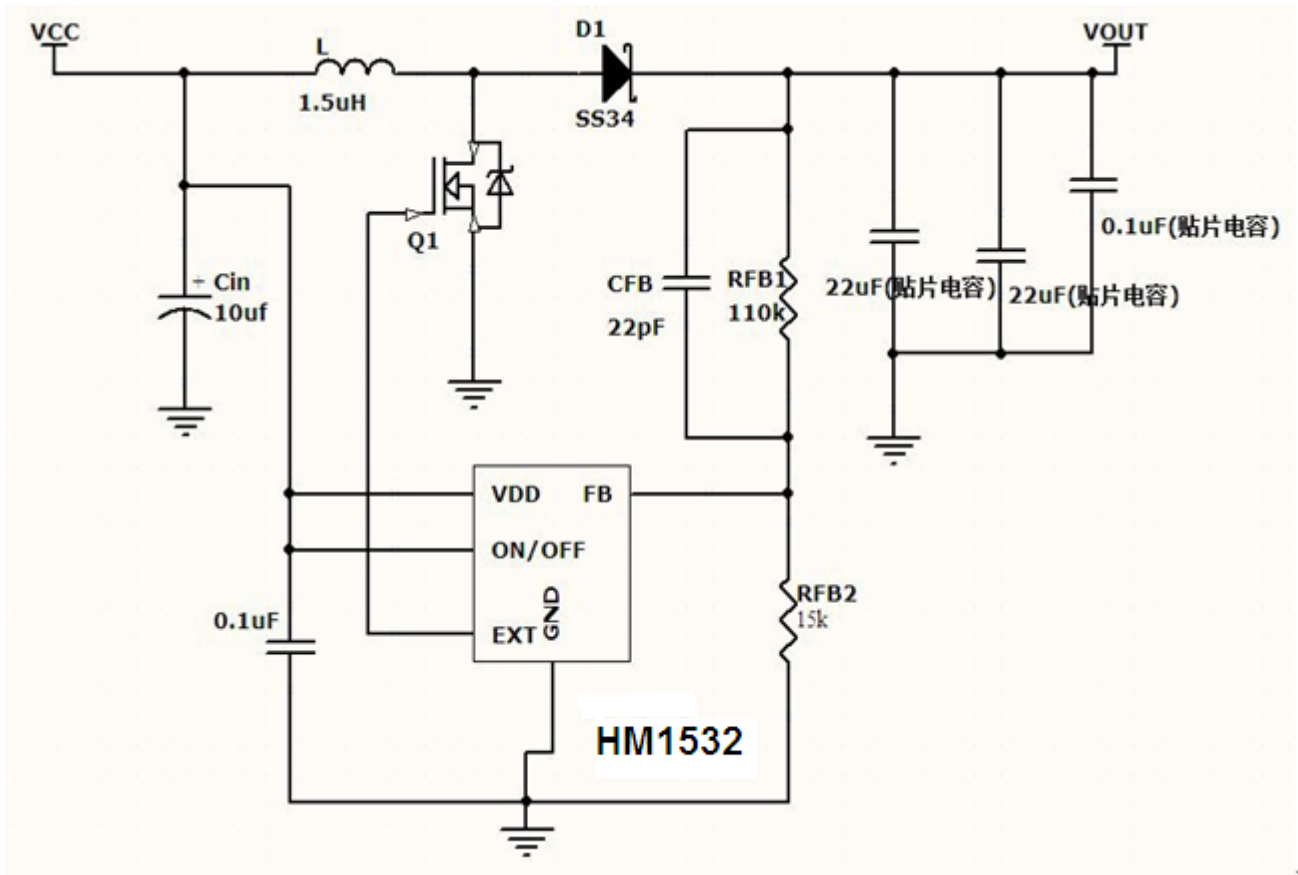


图 5(输出端使用贴片陶瓷电容)

■ 外接元器件选定

1. 电感器

HM1532工作频率为1.2MHz,推荐使用电感值为1.5uH---3.3uH电感器。

电感值对最大输出电流(IOUT)和效率(η)产生很大的影响。电感值变得越小时,电感器峰值电流(IPK)就变得越大,提高电路的稳定性,并使可稳定获取的IOUT增大。然而,电感值变得更小时,由于外接晶体管的电流驱动能力变得不足,而导致效率的降低,IOUT也会逐渐减少。电感值变大时,切换晶体管的IPK所引起的功耗变小,达到一定的值时效率变为最大。然后,电感值变得更大时,电感器的串联电阻所引起的功耗也变大,而导致效率的降低。

此外,在选用电感器时,请注意电感器的容许电流。若电感器流入超过此容许电流的电流,会引起电感器处于磁性饱和状态,而明显地降低工作效率并导致IC的破损。因此,请选用IPK不超过此容许电流的电感器。

在非连续模式、连续模式下的理想状态的IPK如以下公式所示。

$$I_{PK} = \sqrt{\frac{2 \times I_{OUT} \times (V_{OUT} + V_D)^2 - V_{IN}}{f_{OSC} \times L}} \quad (\text{非连续模式})$$

$$I_{PK} = \frac{V_{OUT} + V_D}{V_{IN}} \times I_{OUT} + \frac{(V_{OUT} + V_D)^2 - V_{IN}}{2 \times (V_{OUT} + V_D) \times f_{OSC} \times L} \quad (\text{连续模式})$$

*1. fosc为振荡频率。

*2. VD为二极管的正向电压。

2. 二极管

请使用满足以下条件的外接二极管:

- 采用低正向电压(0.3V左右)的肖特基二极管
- 切换速度快
- 反向耐压在设定VOUT峰值电压以上
- 额定电流在 IPK 以上

3. 输入, 输出电容器

输入端电容器(CIN)可通过降低电源阻抗、输入电流平均化而提高效率。HM1532推荐使用的电容值为10μF。输出端电容器(COUT)是为了平滑输出电压而使用的,由于升压型产品从输入至输出的电流供应为断续性,因此与降压型产品相比需要更大的电容值。HM1532推荐使用陶瓷电容器,在输出电压较高或负载电流较大的情况下,则推荐使用输出容量值较大的电容器。

输出 5V, 2.1A 应用时,若输出端使用电解电容,推荐容值为 220uF 的电解电容与 22uF 的贴片陶瓷电容并联;若输出端使用 2 个 22uF 的贴片陶瓷电容并联,则需要在 RFB1 两端并联 22pF 的反馈电容 CFB,并且使用 1.5uH 的电感,从而保证输入电压在 3.3V--4.2V 范围内系统都能稳定工作。

4. 外接增强型 MOSFET

请使用N沟道增强型MOSFET。为了获得良好的效率,使用ON电阻(Ron)较低、输入容量(CISS)较小的MOSFET最为理想。由于MOSFET的门极电压会被供应到输入电压(VDD),因此须选用门极耐压≥输入电压的使用最大值,漏极耐压≥输出电压(VOUT)+二极管的正向电压(VD)的MOSFET。另外,若使用接近UVLO检测电压阈值的MOSFET,在电源投入时会流入大电流,最糟糕时会导致输出电压不能启动上升,而激发时钟闩锁式短路保护电路的情况发生。因此,请选用开启阈值(VTH)比UVLO检测电压值低很多的MOSFET。

5. 输出电压设定电阻值(RFB1,RFB2), 相位补偿电容器(CFB)

HM1532可通过外接分压电阻器,将VOUT设定为任意的数值。请在VOUT端子与VSS端子之间连接分压电阻器。由于VFB=0.6V(典型值),因此VOUT可按以下公式求出。为了避免受到噪声的影响,请调整RFB1和RFB2的数值,推荐使用RFB1=110k, RFB2=15k。

$$V_{OUT} = \frac{R_{FB1} + R_{FB2}}{R_{FB2}} \times 0.6$$

与RFB1并联连接的CFB为相位补偿用的电容器。该电容CFB与RFB1并联后可设定零点(相位提前),

使反馈环路有一定的相位裕度来确保电路工作的稳定性。为了有效地利用该零点所产生的相位提前效果，请参考以下公式来设定CFB。若输出电容使用贴片陶瓷电容，则推荐使用CFB=22pF的贴片电容；若输出电容使用电解电容，请勿连接CFB电容，以避免环路不稳定。

$$C_{FB} \cong \frac{\sqrt{L \times C_{OUT}}}{3 \times R_{FB1}} \times \frac{V_{OUT}}{V_{DD}}$$

■ 应用注意事项

- 功率路径的布线，包括地线，电源线，以及电感与外接MOSFET，DIODE连线尽量走直线，并且粗短。外接的电容器、电感器等请尽量安装在IC附近，并进行单点接地。
- 分压电阻RFB1,RFB2尽可能靠近FB端子,并且远离电路的开关
- 结点。相位补偿电容CFB紧靠RFB1连接。
-
- VDD与VSS端子间所连接的电容为0.1μF的电容器为旁路电容器,请优先将旁路电容器安装在IC附近。
- 包含了DC/DC控制器的IC，会产生特有的纹波电压和尖峰噪声。另外，在电源投入时会流入冲击电流。这些现象会因所使用的线圈、电容器以及电源阻抗的不同而受到很大的影响。因此，设计时请在实际的应用电路上进行充分的评价。
- 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。

■ 特性曲线

1. 输出电压纹波

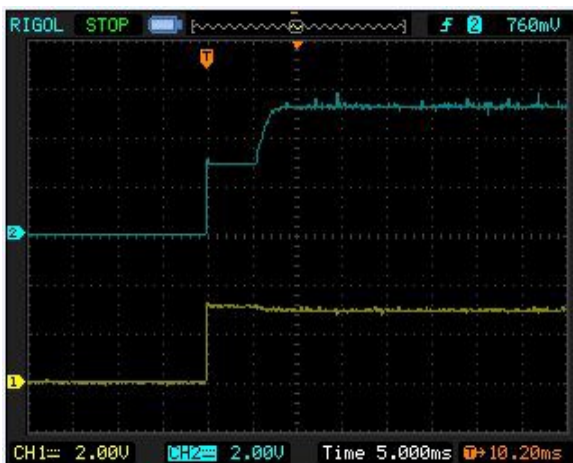


$I_{out}=500\text{mA}$

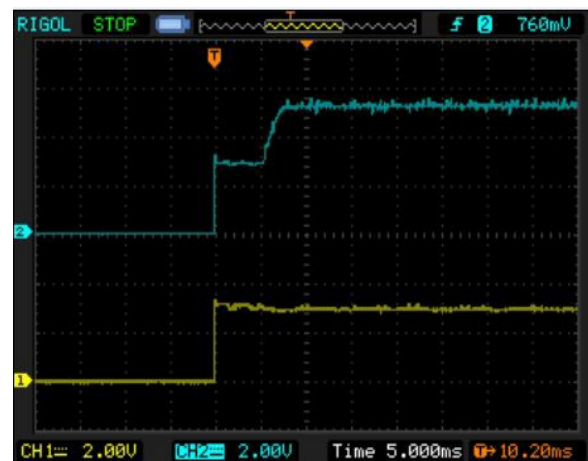


$I_{out}=1000\text{mA}$

2. 过度响应曲线(Vin:0--3V)

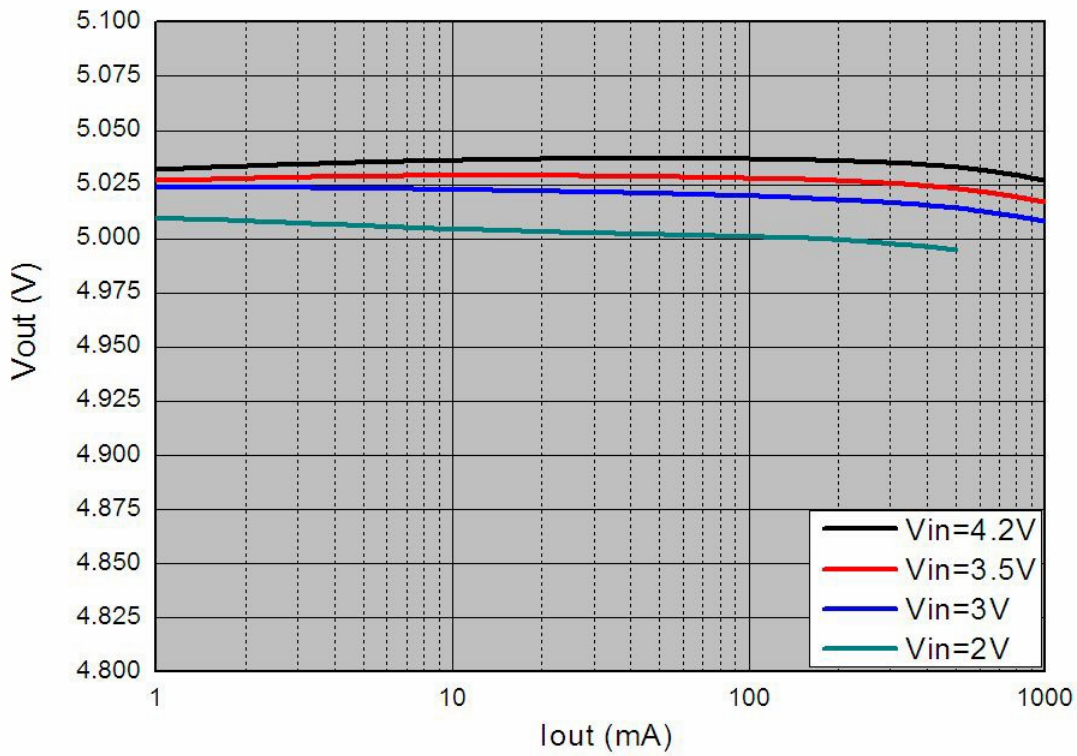


$I_{out}=500\text{mA}$



$I_{out}=1000\text{mA}$

3. 输出电流(Iout)---输出电压(Vout)特性



■ 封装尺寸

